

株主・投資家の皆様へ

図研エルミック株式会社 会社説明会のご案内

(東証マザーズ：4770)

当社の平成25年3月期の決算概要と、スマートフォンと車載ディスプレイをつなぐ新通信規格製品「Mirror Link」関連製品や、ホームネットワークの通信規格関連製品「ECHONET Lite」など最新のミドルウェア開発製品の動向など、会社の最新の取り組みについて、皆様にご説明いたしたく、会社説明会を開催いたします。

ご多用とは存じますが、何卒ご出席賜りますようお願い申し上げます。なお、ご出欠のご意向を下記の通りご連絡いただければ幸甚でございます。

敬具

平成25年4月吉日

図研エルミック株式会社
代表取締役社長 朝倉 尉

記

日時：平成25年5月28日(火曜日) 15:30～16:30(開場：15:00)

会場：東京証券取引所 東証アローズ プレゼンテーションステージ
東京都中央区日本橋兜町2-1 TEL 03-3666-0141

事業内容：通信ミドルウェア・ライブラリ製品の開発、販売
システム・ボード製品の開発、製造、販売

本社：横浜市港北区新横浜三丁目1番1号

発表者：代表取締役社長 朝倉 尉

連絡事項：東証アローズに入場の際は、取引所の西口をご利用頂き、警備員に案内状をご提示ください。なお、警備員による金属探知機の検査がある旨ご了承ください。

ご参加ご希望の方は、下記URLをクリックし、参加申込みフォームにご記入ください。

URL: <https://elwsc438.securesites.net/page.jsp?id=2465>

お問い合わせは、ir@elwsc.co.jp 宛、メールにてお願い申し上げます。